



工藝能力 / Technical Capabilities			
成品層數 Layer Count	雙面, 四層和六層板 Double Sided, 4-Layer and 6-Layer Board		
內層銅箔厚度 Inner Copper Clad	1/2 oz, 1 oz		
外層銅箔厚度 Outer Copper Clad	1/2 oz, 1 oz, 2 oz		
板料物質 Base Materials	CEM-1, CEM-3, FR-4		
板料厚度 Board Thickness	雙面板 Double Sided Board	0.4 ~ 1.6 mm	(16 ~ 63 mils)
	四層板 Four Layer Board	0.6 ~ 1.6 mm	(24 ~ 63 mils)
	六層板 Six Layer Board	1.0 ~ 1.6 mm	(40 ~ 63 mils)
最薄內層板料厚度 Minimum Inner Board Thickness		0.2 mm	(8 mils)

線路 / Circuitry		
最小線寬和線距 Minimum Circuitry Width and Spacing	0.1 mm	(4 mils)
最小鍍通孔直徑 Minimum Plate Through Hole Diameter	0.3 mm	(12 mils)
最小鑽槽槽寬 Minimum Slot Width	1.0 mm	(40 mils)

最終表面處理 / Final Finishing	
蝕板 / Etching	
有鉛噴錫 / Hot Air Levelling	
無鉛噴錫 / Lead-free Hot Air Levelling	
電金 / Electrolytic Gold	
沉金 / Electroless Nickel Immersion Gold (ENIG)	
有機保焊劑製程 / Organic Solderability Preservation (OSP)	
藍膠 / Peelable Solder Mask	

防焊綠漆和字符處理 / Solder Resist and Legend		
防焊綠漆 Solder Resist	防焊綠漆類型 Type of Solder Resist	濕膜 Photo Imageable
		絲印 Skillscreen
	防焊油墨顏色 Colour of Solder Resist	紅色, 綠色, 藍色, 白色, 黑色 和 啞綠色 Red, Green, Blue, White, Black and Matt Green
字符 Legend	字符油墨顏色 Colour of Legend	白色, 黑色和黃色 White, Black and Yellow

後期加工處理 / Outline Process	
最大鑼板加工呎吋 Maximum Routing Size	400 x 500 mm (15.7 x 19.6 inch)
最大可沖外圍呎吋 Maximum Punching Size	250 x 380 mm (9.8 x 14.9 inch)

電子測試 / Electrical Test	
最多測試點數 Maximum Testing Dot	4096 dots
最高測試電壓 Maximum Testing Voltage	300 V +/- 10%

總辦事處

利達電路印版有限公司

地址： 香港九龍長沙灣長義街
2 ~ 4 號新昌工業大廈
三字樓 2 座

電話： (852) 2743 7560

傳真： (852) 2785 6117

公司網頁： <http://www.leaderpcb.com>

電郵地址： sales@leaderpcb.com

Head Office

Leader Printed Circuit Boards Limited

Address： 3/F, Flat 2,
Sun Cheong Industrial Building,
2 ~ 4 Cheung Yee Street,
Kowloon, HONG KONG

Tel No.： (852) 2743 7560

Fax No.： (852) 2785 6117

Website： <http://www.leaderpcb.com>

e-mail： sales@leaderpcb.com